

金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟

金砖赛组委会函〔2024〕119号

关于举办2024一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新 大赛之第六届3D打印造型技术赛项选拔赛的通知

各相关单位：

根据《关于2024第八届一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛（第一批）赛项的报名通知》（金砖赛组委会函〔2024〕041号），经大赛组委会研究决定，2024一带一路暨金砖大赛之第六届3D打印造型技术赛项选拔赛定于2024年6月20日-22日在湖北省武汉市举办。现将相关事宜通知如下：

一、组织机构

主办单位：

金砖国家工商理事会中方理事会

一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟

中国科协“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新培训中心

联合主办单位：

中国发明协会

教育部中外人文交流中心

承办单位：

金砖国家工商理事会技能发展、应用技术与创新中方工作组

联合承办单位：

北京企学研教育科技有限公司

深圳市创想三维科技股份有限公司

杭州中测科技有限公司

北京嘉克新兴科技有限公司

厦门市金砖未来技能发展与技术创新研究院

竞赛支持单位：

微辰三维（北京）技术开发有限公司

杰魔（上海）软件有限公司

广州中望龙腾软件股份有限公司

二、选拔赛安排

中职组、教师组选拔赛			
日期	时间	选拔赛事项	地点
6月20日	13:00-16:00	中职、教师组参赛选手报到	武汉市- 湖北创想 3D 打印产业园
	16:00-17:00	赛前说明会，比赛场次抽签	
6月21日	8:00-18:00	选拔赛（分场进行）	
高校组选拔赛			
日期	时间	选拔赛事项	地点
6月21日	13:00-16:00	高校组参赛选手报到	武汉市- 湖北创想 3D 打印产业园
	16:00-17:00	赛前说明会，比赛场次抽签	
6月22日	8:00-18:00	选拔赛（分场进行）	

三、表彰奖励

选拔赛以实际参赛队成绩为依据，设一等奖占比 10%，二等奖占比 20%，三等奖占比 30%，其他选手颁发优秀奖。按获奖等级颁发荣誉证书。

四、晋级说明

1. 高校组: 每个院校成绩最高的一支队伍参与排名, 排名前 40 的队伍晋级, 如少于 40 所院校, 按成绩从参赛院校第二名队伍补充至 40 支队伍。

2. 中职组: 每个院校成绩最高的一支队伍参与排名, 排名前 26 的队伍晋级, 如少于 26 所院校, 按成绩从参赛院校第二名队伍补充至 26 支队伍。

3. 教师组: 每个院校成绩最高的一支队伍参与排名, 排名前 26 的队伍晋级, 如少于 26 所院校, 按成绩从参赛院校第二名队伍补充至 26 支队伍。

4. 晋级队伍将于 7 月 2 日前进行公布。

五、参赛费用

不收取参赛费, 各参赛队比赛期间交通、食宿费用自理。

六、注意事项

选拔期间选手需自带电脑, 用于软件操作以及资源存储, 推荐配置如下:

CPU: I5 及以上

显卡: GTX1060, 显存 4G 及以上

内存: 8G 及以上

七、其他

1. 请参赛队务必于 6 月 5 前登录下述网址 (<https://c5yun.chinajxedu.com>) 或微信扫描下方二维码提交选拔回执信息, 逾期未提交视为自动放弃参赛资格。



扫码提交选拔回执

2. 赛项执委会联系方式

联系人：吴林（15810967716） 张俊猛（18801349538）
尹华（18201687931） 周海燕（13366353668）

金砖国家技能发展与技术创新

一带一路暨金砖国家技能发展

国际联盟



2024年5月24日

